

| 製品仕様書/Product Specification                                   |  | No.                | IS-11501-001  | 来歴 | 7 |
|---|--|--------------------|---------------|----|---|
|   |  | 頁/Page             | 1/9           |    |   |
| 標題 : 11501 シリーズ 0.5mm ピッチ FPC/FFC コネクタ (NON-ZIF)              |  | 制定年月日/ISSUED DATE  | 2013 - 10 - 8 |    |   |
| SUBJECT : Series 11501 0.5mm Pitch FPC/FFC Connector(NON-ZIF) |  | 改訂年月日/REVISED DATE | 2020 - 9 - 17 |    |   |

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 11501 シリーズ 0.5mm ピッチ FPC/FFC コネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

2. 構造及び寸法

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図による。  
適用ソケット : IMSA-11501S-\*\*-A/B/C/D-GFN1

3. 定格

(1)最大定格電圧 50V (AC, DC)  
(2)最大定格電流 0.5A  
(3)使用温度範囲 -40~+105℃  
(通電による温度上昇含む)

4. 試験環境

特に規定のある場合を除き、性能試験は、下記の試験条件のもとで行う。  
常 温 15~35℃  
常 湿 25~85% (相対湿度)

5. 性能

5-1. 電気的性能

1. Scope

This product specification is applied to IRISO ELECTRONICS CO., LTD. Series 11501 0.5mm Pitch FPC/FFC Connector.

2. Configuration, dimensions and materials

See the product drawing attached.  
Applied for socket : IMSA-11501S-\*\*-A/B/C/D-GFN1

3. Rating

(1) Maximum rating voltage: 50 V (AC, DC)  
(2) Maximum rating current: 0.5A  
(3)Temperature range : -40~+105℃  
(Rise in heat is included)

4. Performances

All performance tests, unless otherwise specified, are taken under following environmental conditions.  
Ambient temperature : 15~35℃  
Ambient humidity :25~85%RH

5. Performance

5-1.Electrical performance

| 項目/Item                                  | 条件/Test condition   | 規格/Specification   |
|--|---|--|
| 1 接触抵抗<br>Contact resistance             | 短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル抵抗計にて測定する。<br>It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows: 1mA, 20mV, 1kHz frequency. | 初 期 値 : 40mΩ 以下<br>各試験後 : 80mΩ 以下<br>Initial : 40mΩ or below<br>After each test : 80mΩ or below. |
| 2 耐電圧<br>Dielectric withstanding voltage | 隣接する極間に AC250V を 1 分間印加する。<br>AC 250V shall be applied for one minute to between next terminals.  | 絶縁破壊等異常のない事。<br>Should not have any changes.   |
| 3 絶縁抵抗<br>Insulation resistance          | 隣接する極間に DC500V を印加する。<br>DC 500V shall be applied to between next terminals.  | 初期値 : 50MΩ 以上<br>耐湿試験後 : 50MΩ 以上<br>Initial : 50MΩ or more<br>After humidity test : 50MΩ or more |
| 4 外観<br>Appearance                       | 目視<br>Visual  | 有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、変色のない事。<br>Should not have any flaw, scratch, discoloration, and crushed.       |

5-2. 機械的特性

5-2. Functional Performance

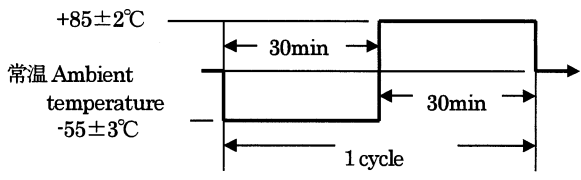
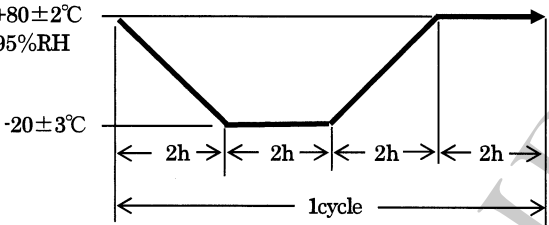
| 項目/Item                                    | 条件/Test condition  | 規格/Specification   |
|--|--|--|
| 1 端子の保持力<br>Contact retention force        | 端子に 25mm/分の速度で加重を加え、端子がハウジングより抜け始めたときの荷重を測定する。<br>The contact shall be pulled at the speed of 25mm per minute and measured the force when the contact begins to remove from the housing.   | 1.0N 以上<br>1.0N or more  |
| 2 挿抜耐久性<br>Insertion /Extraction endurance | FFC を 20 回繰返し挿抜を行ない接触抵抗を測定する。<br>The FFC shall be mated and unmated 20 times and measured the contact resistance.  | 80mΩ 以下<br>80mΩ or below   |
| 3 衝撃試験<br>Shock test                       | FFC を嵌合した状態にて治具に取り付け、加速度 980m/s <sup>2</sup> 、衝撃作用時間 6ms を X,Y,Z,方向の 6 面に各 10 回加え、試験中の瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察する。<br>The connector and FFC mated are installed in the machine. They are applied pulses 10 times to each 6 faces of 3 mutually perpendicular directions(X,Y,Z); under conditions as specified ; acceleration of 980m/s <sup>2</sup> and shock pulses for a duration of 6ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance and observed its appearance after the test. | 試験中 1 μs 以上の瞬断の無き事。<br>80mΩ 以下<br>外観 : 異常なきこと<br>Discontinuity : 1 μs or less<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |

| 項目/Item   | 条件/Test condition  | 規格/Specification   |
|---|--|--|
| 4 振動試験<br>Vibration test                        | FFCを嵌合した状態にて、振動周波数 10～500～10Hz、掃引時間 12 分、振幅 1.5mm、又は加速度 98m/s <sup>2</sup> のいずれか小さい方にて X 軸方向に 4 時間、YZ 軸方向に各 2 時間計 8 時間の振動を加える。試験中、瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察をする。<br>The connector and FFC mated is vibrated in the frequency range of 10～500～10Hz/12min and in the constant vibration amplitude 1.5mm or the acceleration of 98m/s <sup>2</sup> . The amplitude or the acceleration above shall be chosen either one under which the connectors is loaded more slightly. And this motion is applied for period of 4hours in one of 3 mutually perpendicular directions (X-axis), and 2hours in other two of them (Y and Z-axis). It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance and observed its appearance after the test. | 試験中 1 μs 以上の瞬断の無き事。<br>80mΩ 以下<br>外観：異常なきこと<br>Discontinuity : 1 μs or less<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |
| 5 FFC 挿抜力<br>FFC Insertion<br>/Extraction force | コネクタと FFC を 25mm/分の速度で挿入を行い、この時の荷重を測定する。(初回)<br>The connector and FFC shall be mated at the speed of 25mm per minute and measured the force of insertion. (First time)   | 挿入力：0.625N/極 以下<br>Insertion force : 0.625N/ckt or below   |
| 6 FFC 保持力<br>FFC retention force                | FFC に 25mm/分の速度で加重を加え、FFC がハウジングより抜け始めたときの荷重を測定する。<br>The FFC shall be pulled at the speed of 25mm per minute and measured the force when the FFC begins to remove from the housing.   | 0.29N/極 以上<br>0.29N/ckt or more  |

### 5-3. 環境特性

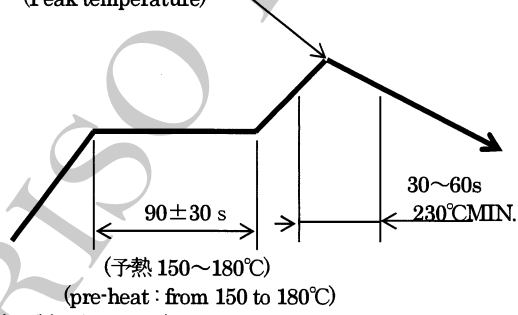
### 5-3.Environmental performance

| 項目/Item  | 条件/Test condition  | 規格/Specification  |
|--|--|---|
| 1 耐熱性<br>Heat resistance                             | FFCを嵌合した状態にて温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。<br>The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.                   | 80mΩ 以下<br>外観：異常なきこと<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |
| 2 耐寒性<br>Chilly resistance                           | FFCを嵌合した状態にて温度-40±2℃の低温槽に 96 時間放置し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。<br>The connector and FFC mated is exposed in the chilly chamber -40±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.                  | 80mΩ 以下<br>外観：異常なきこと<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |
| 3 耐湿性<br>Humidity                                    | FFCを嵌合した状態にて温度 60±2℃、相対湿度 95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。<br>The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber 60±2℃, 95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.   | 80mΩ 以下<br>外観：異常なきこと<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |
| 4 H <sub>2</sub> S ガス試験<br>H <sub>2</sub> S gas test | FFCを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。<br>The connector and FFC mated is exposed in the H <sub>2</sub> S gas chamber 40±2℃, 75% RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  | 80mΩ 以下<br>外観：異常なきこと<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |
| 5 SO <sub>2</sub> ガス試験<br>SO <sub>2</sub> gas test   | FFCを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 10±3ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。<br>The connector and FFC mated is exposed in the SO <sub>2</sub> gas chamber 40±2℃, 75% RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. | 80mΩ 以下<br>外観：異常なきこと<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |
| 6 塩水噴霧試験<br>Salt spray test                          | FFCを嵌合した状態にて、温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。<br>The connector and FFC mated is exposed in the salt spray chamber 35±2℃, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.                   | 80mΩ 以下<br>外観：異常なきこと<br>80mΩ or below<br>Should not have any damages. |

| 項目/Item                                   | 条件/Test condition  | 規格/Specification  |
|---|--|---|
| 7 冷熱衝撃試験<br>Thermal shock test            | <p>FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。<br/>The connector and FFC mated is exposed 10 cycles under the following temperature conditions. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.</p>  | <p>80mΩ 以下<br/>外観：異常なきこと<br/>80mΩ or below<br/>Should not have any damages.</p> |
| 8 温湿度<br>サイクル試験<br>Humidity<br>resistance | <p>FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。<br/>The connector and FFC mated is exposed 10 cycles under the following temperature conditions. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.</p>  | <p>80mΩ 以下<br/>外観：異常なきこと<br/>80mΩ or below<br/>Should not have any damages.</p> |

#### 5-4. その他の性能

#### 5-4. Other specification

| 項目/Item                                 | 条件/Test condition  | 規格/Specification   |
|---|--|--|
| 1 半田付け性<br>Solderability                | <p>コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5°C の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー半田槽に 3±0.5 秒浸す。<br/>The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C, 3±0.5s.</p>  | <p>浸した面積の 95% 以上に半田がむらなく付着する事。<br/>Solder shall cover 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.</p> |
| 2 半田耐熱性<br>Soldering heat test          | <p>下記条件にて、半田耐熱試験を行う。<br/>The connector shall be tested resistance to soldering heat under the following conditions.<br/>条件①：リフローの場合 (2 回) / In case of reflow (2 times)<br/>250°C MAX. (ピーク温度) / 10s MAX.<br/>(Peak temperature)</p>  <p>(予熱 150~180°C)<br/>(pre-heat : from 150 to 180°C)<br/>温度は製品上面の温度とする。<br/>The temperature shall be measured on the surface of the product.<br/>(2) 手半田 の場合 / In case of manual soldering.<br/>半田鋲温度 / temperature : 350±5°C<br/>浸漬時間 / time : 3±0.5s<br/>但し、ピンに異常加圧無き事。<br/>/ However, excessive pressure shall not be applied to the terminal.</p> | <p>実使用上、問題無き事。<br/>Should not have any problems.</p>   |
| 3 温度上昇試験<br>Rise of<br>temperature test | <p>最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。<br/>The connector shall be operated in the maximum rise of current and measured rise of the temperature at contact point.</p>  | <p>温度上昇：30°C 以下<br/>Rise of temperature : 30°C or below</p>  |

#### 6. その他

- ・改良等によりひけ逃げを追加する事がありますので、ご了承ください。
- ・和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。
- ・本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性があります。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

#### 6. Others

Please acknowledge adding shape to lose sink by the improvement etc.

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

#### 7. 故障率

MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて算出を行う。(単位: FIT)

#### 7. Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit: FIT)

| 極数/ckt | 故障率/Failure rate |
|--------|------------------|
| 8      | 1.17             |
| 10     | 1.31             |
| 15     | 1.66             |
| 20     | 2.03             |
| 25     | 2.42             |
| 30     | 2.84             |
| 35     | 3.28             |
| 40     | 3.76             |
| 45     | 4.27             |
| 50     | 4.82             |
| 55     | 5.40             |
| 60     | 6.03             |

#### 8. 製品の保管期間

納入日より1年とする。

#### 8. Term of a guarantee

1 year from delivery date.

#### 9. 保管条件

温度-10~+40℃、湿度 75%RH 以下の相対湿度で保管してください。

#### 9. Storage condition

Shall be storage in the house at -10~+40℃,75%RH MAX.

# FPC/FFC 用コネクタ

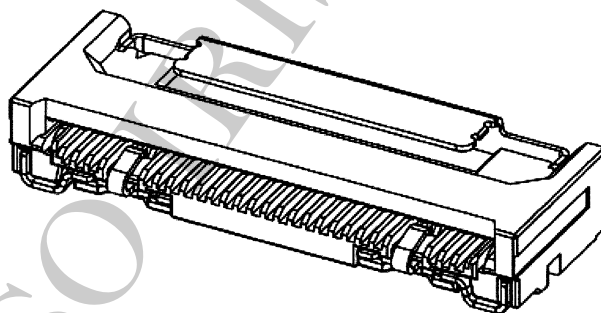
Connector for FPC/FFC

取り扱い説明書

Manual

適用製品：11501 シリーズ

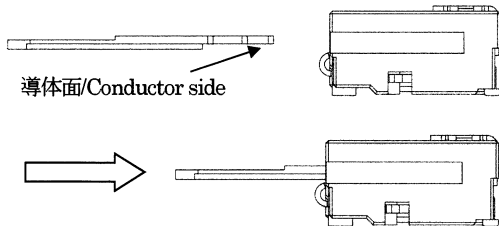
Application product: series 11501



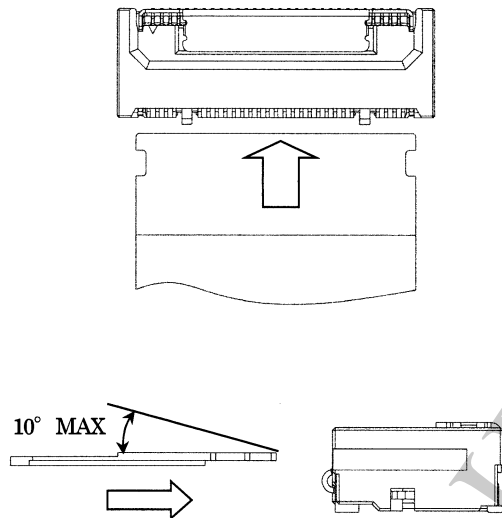
## 操作方法 / Operation method

### FPC/FFC 挿入方法 FPC/FFC insertion

- 1) FPC/FFC は導体面を下にして挿入してください。  
 その際 FPC/FFC はコネクタに対し垂直に挿入口へ奥に  
 突き当たるまでしっかり挿入してください。  
 Fully insert the FPC/FFC parallel to mounting surface, with  
 the exposed conductive traces facing down.



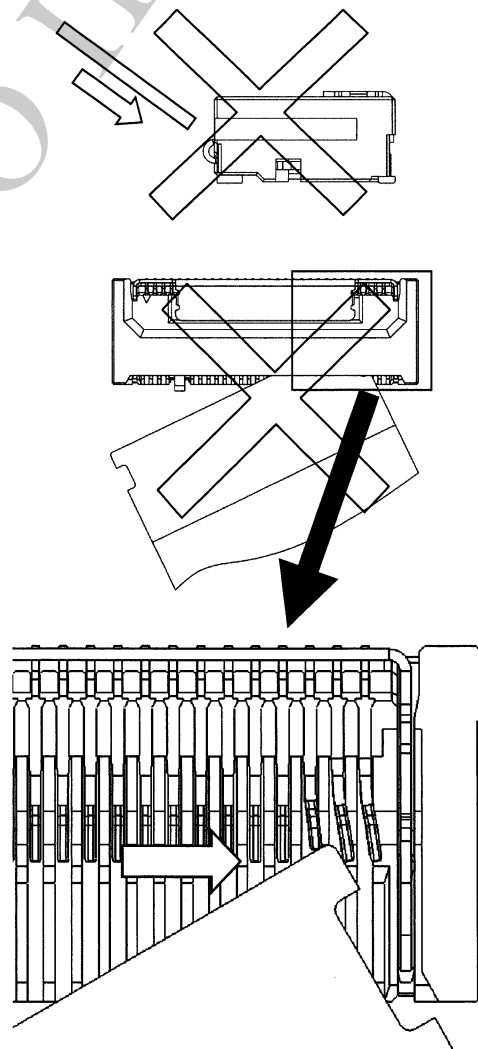
- 2) FPC/FFC はコジらず、真直ぐ挿入してください。  
 Please insert FPC/FFC straight.



## 使用上の注意点 / Notes on use

FPC/FFC を斜めに挿入したり、こじって挿入しますと、半嵌合や、接点  
 へのダメージの原因となり、接触不良等の不具合が発生する恐れがござい  
 ます。

The terminal transformation happens when FPC/FFC is diagonally  
 inserted. And, the loose connection happens.

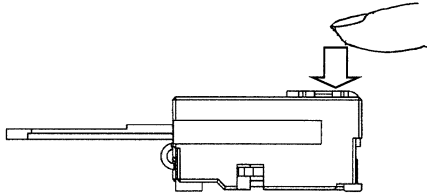


概略図(内部) 接点のダメージ  
 Fig. Contact damage.

## 操作方法 / Operation method

### FPC/FFC 抜去方法 FPC/FFC removal

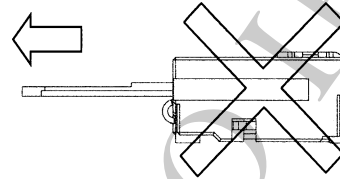
- 1) 上面の解除レバーの実装テール側を下がらなくなるまで押し切った状態で、FFC/FFC を引き抜いてください。  
While holding down until the mounting tail side of the release lever has come down, please pull out FFC / FPC



## 使用上の注意点 / Notes on use

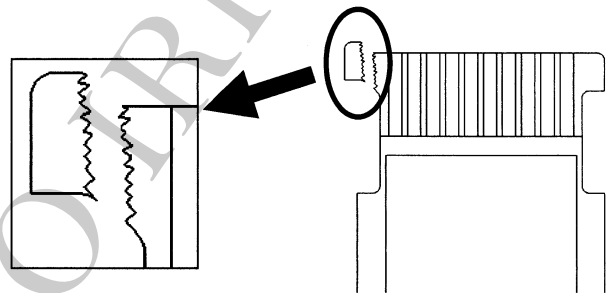
解除レバーを押さずに FFC/FFC を引き抜きますと、コネクタもしくは FFC/FFC が破損する可能性があります。これらの破損は、接触不良等の不具合を発生させる恐れがあります。

When you pull the FFC / FPC without pressing the release lever, connector or FFC / FPC will be damaged. These damages may cause the connector contact defective.



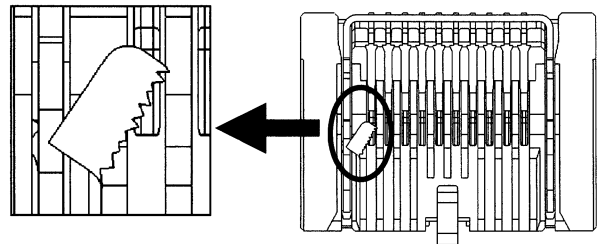
概略図 解除レバー操作無しでの引き抜き

Fig. Pull the FFC/FPC. without pressing the release lever.



概略図 FFC/FFC の破損

Fig. FPC/FFC damage.



概略図 コネクタ破損や挿入不良

(FFC/FFC の削れカス残り)

Fig. Connector damage and poor insertion.

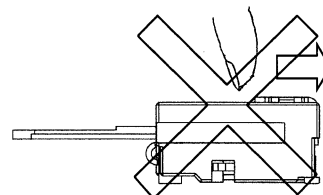
(Remain scraps of FFC/FPC in the connctor.)

解除レバーは軽い力で押し下がりますので、強い力を加えないでください。(10N 以下)

Release lever is not pressed strongly.(10N MAX.)

解除レバーを後方(実装テール側)に引かないでください。

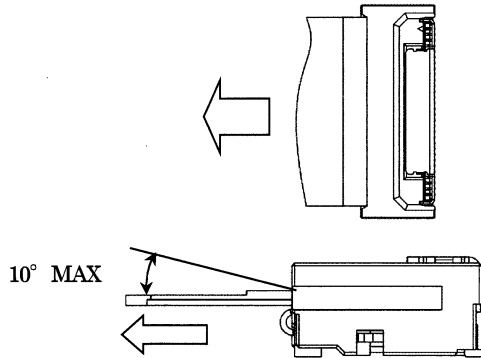
Do not pull the release lever rear side.(mounting tail side)



実装テール側  
Mounting tail side

## 操作方法 / Operation method

- 2) FFC/FPC はコジらず、真直ぐ引き抜いてください。  
Please pull out FPC/FFC straight.

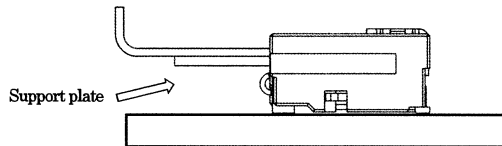


### FFC/FPC 嵌合状態 FPC/FFC mating

- 1) FFC/FPC 嵌合状態で上方向に負荷が掛からないようにしてください。  
The force of FFC / FPC is to not placed on the top.

#### —注意 / Caution—

補強板が基板面に対し水平になる様をお願いします。  
The support plate is parallel to the PCB.



- 2) FFC/FPC を固定する場合、コネクタに引張方向、挿入方向、ピッチ方向へ負荷が掛からないようにしてください。特に、上下方向への引張や押上の負荷が掛からないように注意願います。  
また、FFC/FPC は余裕をもった引き回しでの状態で固定をしてください。

Avoid applying forces in the insertion or pulling or pitch directions to the FPC/FFC. Especially, avoid pulling up and down on the FPC/FFC. When fixing FPC/FFC after FPC/FFC cabling, avoid pulling FPC/FFC, and route the FPC/FFC with slack.

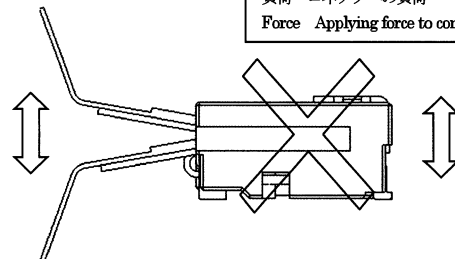
- 3) FFC/FPC の引き回しがコネクタ上面に来ないようにしてください。  
FFC / FPC is to avoid incurring the connector top.

## 使用上の注意点 / Notes on use

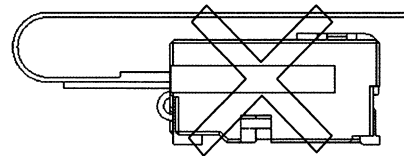
FFC/FPC に負荷を加えると、FFC/FPC の断線、破損の原因となります。又、コネクタに負荷が加わり、接触不良等の不具合を発生させる恐れがあります。  
Applying the force to the FFC/FPC may cause disconnection or damage to the FFC/FPC. The force to the connector may cause the connector contact defective.

負荷 FFC/FPC への負荷  
Force Applying force to FFC/FPC.

負荷 コネクタへの負荷  
Force Applying force to connector.



FFC/FPC の引き回しがコネクタ上面に来ると、解除レバー操作が困難になります。  
Release lever operation becomes difficult.





| 操作方法 / Operation method  | 使用上の注意点 / Notes on use |
|--|------------------------|
| <p><u>その他 Others</u></p> <p>1)コネクタ実装後、半田接合部が変色する場合がございますが<br/>使用上問題ございません。<br/>There is no problem in use though the solder joint part might<br/>discolor after mounting the connector.</p> <p>2)モールド内に黒点が発生する場合がございますが、性能上<br/>問題ございません。<br/>There is no problem on the performance though the black spot<br/>might be generated in molding.</p> <p>3)異種金属嵌合は、行わないでください。<br/>Please do not do the different kind metal mating.</p> <p>4)カード挿入口前に、カードの姿勢が変わるような部品を<br/>配置しないでください。<br/>Please do not arrange parts into which the posture of the card<br/>changes in the card insertion entrance front.</p> <p>5)反転リフロー時に製品が落下する可能性がありますので<br/>テープ等で補強することを推奨致します。<br/>Since a product may fall at the time of reversal reflow,<br/>I recommend reinforcing on a tape etc.</p> <p>6)FFC/FPC を挿抜する際は、補強板を持って行ってください。<br/>FFC / FPC to operate with a reinforcing plate.</p> <p>7)活線挿抜は行わないでください。<br/>Please do not hot-swap.</p> <p><u>A</u></p> <p>8)ロックレバー表面にキズが発生する可能性があります、機能上、<br/>問題ございません。<br/>There is a possibility that the surface of the lock lever may be<br/>scratched, but there is no functional problem.</p> |                        |

## 制定・改訂記録

 $\frac{1}{2}$ [illegible]

## 制定・改訂記録

[illegible]